



2020年9月11日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証第一部
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685

当社海外子会社の上場準備に関するお知らせ

当社は、2020年9月11日開催の取締役会において、中国子会社の有研半導体材料有限公司(以下「GRITEK」(注1))の科創板市場(スター・マーケット、(注2))での上場に向け、準備に入ることを決議したので、お知らせ致します。

当社は、成長戦略の一環として、世界の半導体市場に重きを置いておりますが、これまで、ウェーハ再生事業でのトップシェア達成(当社調べ)や、中国におけるプライムウェーハ事業への参入等を実現して参りました。特に中国におけるプライムウェーハ事業は、更なる成長のための、事業基盤の強化が必要と考えております。GRITEKが科創板市場へ上場することは、当社グループの企業価値向上に資すると判断し、このたび準備に入ることと致しました。

株式上場の準備にあたっては、GRITEKが上場後も当社の重要な連結子会社であることを前提としております。また、上場日等の詳細は未定であり、中国の当局又は証券取引所による必要な承認を得られない可能性や、今後の準備過程における当社グループの検討や中国における合弁パートナー(有研科技集団有限公司(以下「GRINM」))との協議の結果次第では、GRITEKの株式上場を行わないという結論に至る可能性もございます。

なお、GRITEKの株式上場が当社グループの今後の業績へ与える影響を含め、開示すべき事由が発生した際には速やかに開示致します。

(注1) 有研半導体材料有限公司「GRITEK」の概要

会社名	有研半導体材料有限公司
所在地	北京市順義区林河工業開発区双河路南側
資本金	1,139百万人民元(約173億円)
代表者	張果虎
設立時期	2001年6月21日
筆頭株主	北京有研RS半導体科技有限公司(以下「BGRS」):100.0%
備考	当該子会社は中国にてプライムウェーハの製造販売を手掛ける企業で、2018年に当社の連結子会社となりました。中国内資企業として業務を継続するため、連結子会社化

